

臺灣職業安全衛生管理系統

驗 證 證 書

茲 證 明

京元電子股份有限公司竹南分公司中華廠

350 苗栗縣竹南鎮中華路 118 號、中華路 228 巷 8 號

實施之職業安全衛生管理系統符合

CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定稽核重點事項之要求

驗 證 範 圍 : 1.半 導 體 的 研 磨、切 割、探 針 測 試、測 試 及 後 端 製 程 的 半 導 體 製 造 服 務
2.積 體 電 路 封 裝 產 品 及 模 組 封 裝 產 品 的 製 造
3.積 體 電 路 的 測 試 及 封 裝 服 務 的 提 供

證 書 編 號 : CB05-97031-09

初 次 登 錄 日 期 : 中 華 民 國 109 年 11 月 25 日

生 效 日 期 : 中 華 民 國 112 年 11 月 25 日

有 效 期 限 : 中 華 民 國 115 年 11 月 24 日

驗 證 機 構 : 台 灣 檢 驗 科 技 股 份 有 限 公 司



副總經理





臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

證書編號：CB05-97031-09

有效期限：連同主證書有效期限至

中華民國 115 年 11 月 24 日

場區名稱	地址	驗證範圍
京元電子股份有限公司封裝廠	350 苗栗縣竹南鎮中華路 118 號	1. 半導體的研磨、切割、探針測試、測試及後端製程的半導體製造服務 2 積體電路封裝產品及模組封裝產品的製造
京元電子股份有限公司第三廠	300 新竹市公道五路二段 81 號三至五樓	1. 半導體的研磨、切割、探針測試、測試及後端製程的半導體製造服務 2 積體電路封裝產品及模組封裝產品的製造

副總經理



備註：與主證書一起使用。



臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

證書編號：CB05-97031-09

有效期限：連同主證書有效期限至

中華民國 115 年 11 月 24 日

場區名稱	地址	驗證範圍
京元電子股份有限公司第六廠	300 新竹市公道五路二段 81 號	1. 半導體的研磨、切割、探針測試、測試及後端製程的半導體製造服務 2 積體電路封裝產品及模組封裝產品的製造
京元電子股份有限公司銅鑼分公司	366 苗栗縣銅鑼鄉九湖村 12 鄰銅科北路 8 號	1. 半導體的研磨、切割、探針測試、測試及後端製程的半導體製造服務 2 積體電路封裝產品及模組封裝產品的製造

副總經理



備註：與主證書一起使用。



臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

京元電子股份有限公司封裝廠

350 苗栗縣竹南鎮中華路 118 號

驗證標準：CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定
稽核重點事項

驗證範圍：1. 半導體的研磨、切割、探針測試、
測試及後端製程的半導體製造服務
2 積體電路封裝產品及模組封裝產
品的製造

證書編號：CB05-97031-09/01

有效期限：連同主證書 CB05-97031-09
有效期限至中華民國 115 年 11 月 24 日

驗證機構：台灣檢驗科技股份有限公司

副總經理



備註：與主證書一起使用。



臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

京元電子股份有限公司第三廠

300 新竹市公道五路二段 81 號三至五樓

驗證標準：CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定
稽核重點事項

驗證範圍：1. 半導體的研磨、切割、探針測試、
測試及後端製程的半導體製造服務
2. 積體電路封裝產品及模組封裝產
品的製造

證書編號：CB05-97031-09/02

有效期限：連同主證書 CB05-97031-09
有效期限至中華民國 115 年 11 月 24 日

驗證機構：台灣檢驗科技股份有限公司

副總經理



備註：與主證書一起使用。

臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

京元電子股份有限公司第六廠

300 新竹市公道五路二段 81 號

驗證標準：CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定
稽核重點事項

驗證範圍：1. 半導體的研磨、切割、探針測試、
測試及後端製程的半導體製造服務
2. 積體電路封裝產品及模組封裝產
品的製造

證書編號：CB05-97031-09/03

有效期限：連同主證書 CB05-97031-09
有效期限至中華民國 115 年 11 月 24 日

驗證機構：台灣檢驗科技股份有限公司



副總經理



備註：與主證書一起使用。



臺灣職業安全衛生管理系統

驗證證書附件

京元電子股份有限公司銅鑼分公司

366 苗栗縣銅鑼鄉九湖村 12 鄰銅科北路 8 號

驗證標準：CNS 45001:2018 及 TOSHMS 特定
稽核重點事項

驗證範圍：1. 半導體的研磨、切割、探針測試、
測試及後端製程的半導體製造服務
2. 積體電路封裝產品及模組封裝產
品的製造

證書編號：CB05-97031-09/04

有效期限：連同主證書 CB05-97031-09
有效期限至中華民國 115 年 11 月 24 日

驗證機構：台灣檢驗科技股份有限公司

副總經理



備註：與主證書一起使用。



Taiwan Occupational Safety and Health Management System Certificate

This is to certify that

KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. CHU-NAN BRANCH CHUNG-HUA FACTORY

NO. 118, CHUNG-HUA RD., AND NO. 8, LANE 228, CHUNG-HUA RD.,
CHU-NAN, MIAO-LI HSIEN 350, TAIWAN, R.O.C.

operates an Occupational Safety and Health Management System which
complies with the requirements of CNS 45001:2018 and TOSHMS

Specific Audit Key Items

Certification Scope: 1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing,
testing and backend processing.

2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.

3. Provision of Integrated Circuit Testing and Packaging Services

Certificate No.: CB05-97031-09

Originally Registered: 25 November 2020

Effective Date : 25 November 2023

Expiry Date: 24 November 2026

Certification Body: SGS Taiwan Ltd.

Deputy General Manager



Management System
Certification
MS001





Taiwan Occupational Safety and Health Management System Certificate Attachment

Certificate No.: CB05-97031-09

Expiry Date : Together with the master certificate

Valid until 24 November 2026

Site Name	Address	Certification Scope
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. ASSEMBLY OF SEMICONDUCTOR FACTORY	No. 118, Chung-Hua Rd., Chu-Nan, Miao-Li Hsien 350, Taiwan, R.O.C.	1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing. 2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. THIRD FACTORY	3-5 F, No. 81, Sec. 2, Gongdaowu Rd. Hsinchu City 300, Taiwan, R.O.C.	1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing. 2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.



Deputy General Manager



Note: used with the master certificate



Taiwan Occupational Safety and Health Management System Certificate Attachment

Certificate No.: CB05-97031-09

Expiry Date : Together with the master certificate

Valid until 24 November 2026

Site Name	Address	Certification Scope
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. SIXTH FACTORY	No. 81, Sec. 2, Gongdaowu Rd. Hsinchu City 300, Taiwan, R.O.C.	1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing. 2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TONG-LUO BRANCH	No. 8, Tongke N. Rd., Tong-Luo, Miao-Li Hsien 366, Taiwan, R.O.C.	1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing. 2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.



Deputy General Manager



Note: used with the master certificate



**Taiwan Occupational Safety and Health
Management System Certificate
Attachment**

**KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.
ASSEMBLY OF SEMICONDUCTOR FACTORY**

NO. 118, CHUNG-HUA RD., CHU-NAN, MIAO-LI HSIEN 350, TAIWAN, R.O.C.

Certification Standard: **CNS 45001:2018 and TOSHMS Specific Audit**

Key Items

Certification Scope: 1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing.
2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.

Certificate No.: CB05-97031-09/01

Expiry Date: Together with the master certificate

CB05-97031-09

Valid until 24 November 2026

Certification Body: SGS Taiwan Ltd.



Deputy General Manager



Note: used with the master certificate



**Taiwan Occupational Safety and Health
Management System Certificate
Attachment**

**KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.
THIRD FACTORY**

3-5 F, NO. 81, SEC. 2, GONGDAOWU RD. HSINCHU CITY 300, TAIWAN, R.O.C.

Certification Standard: **CNS 45001:2018 and TOSHMS Specific Audit**

Key Items

Certification Scope: 1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing.
2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.

Certificate No.: CB05-97031-09/02

Expiry Date: Together with the master certificate

CB05-97031-09

Valid until 24 November 2026

Certification Body: SGS Taiwan Ltd.

Deputy General Manager



Management System
Certification
MS001

Note: used with the master certificate



Taiwan Occupational Safety and Health Management System Certificate Attachment

KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. SIXTH FACTORY

NO. 81, SEC. 2, GONGDAOWU RD. HSINCHU CITY 300, TAIWAN, R.O.C.

Certification Standard: **CNS 45001:2018 and TOSHMS Specific Audit
Key Items**

Certification Scope: 1. Manufacturing of semiconductor through grinding, dicing, probing, testing and backend processing.
2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.

Certificate No.: CB05-97031-09/03

Expiry Date: Together with the master certificate

CB05-97031-09

Valid until 24 November 2026

Certification Body: SGS Taiwan Ltd.

Deputy General Manager



Note: used with the master certificate



Taiwan Occupational Safety and Health Management System Certificate

Attachment

KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TONG-LUO BRANCH

NO. 8, TONGKE N. RD., TONG-LUO, MIAO-LI HSIEN 366, TAIWAN, R.O.C.

Certification Standard: **CNS 45001:2018 and TOSHMS Specific Audit
Key Items**

Certification Scope: 1. Manufacturing of semiconductor through grinding,
dicing, probing, testing and backend processing.
2. Manufacturing of IC Package and Module Assembly.

Certificate No.: CB05-97031-09/04

Expiry Date: Together with the master certificate
CB05-97031-09

Valid until 24 November 2026

Certification Body: SGS Taiwan Ltd.



Deputy General Manager



Note: used with the master certificate